(n)公開特許公報 (a)

(11)特許出願公開番号



特開平6-273445

(43)公開日 平成6年(1994)9月30日

(51) [nt. Cl. *

識別記号 庁内整理番号 FΙ

技術表示箇所

GOIR 1/073

31/26

J 9214-2G

HOIL 21/66

B 7630-4M

審査請求 有 請求項の数18 FD (全18頁)

(21)出願番号

特願平5-85661

(22)出願日

平成5年(1993)3月18日

(71)出願人 000219967

東京エレクトロン株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目3番1号

(72) 発明者 山口 正雄

東京都新宿区西新宿2丁目3番1号 東京

エレクトロン株式会社内

(74)代理人 弁理士 亀谷 美明 (外1名)

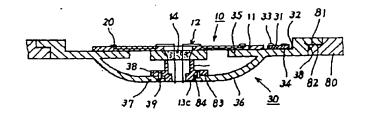
(54) 【発明の名称】プローブ装置

(57) 【要約】

【目的】 ブローブカードを補強しその応力歪みを回避 すると共に、記憶素子を配置可能なプローブカード保持 具を提供する.

【構成】 本発明に基づいて構成されたプローブカード 保持具30は、プローブカード10のパットエリア

(C) に対応する裏面周辺部においてプローブカード1 0を上方に支承する第1の部分と、プローブ針12を案 内するガイド部13の周囲においてプローブカード10 を上方に支承する第2の部分とを備えているので、ポゴ ピンリング50によりプローブカード10に加わる押圧 力を吸収し、プローブカード10の応力歪みを減少し、 プローブ針先端部12Bの平行度および圧力を均一に保 -持して、精密な検査を実施可能である。また、プローブ カード10上に物理的スペースがない場合であっても、 上記第1の部分の周囲の第3の部分に記憶素子を組み込 むことが可能である。



【特許請求の範囲】

【請求項1】被検査対象に電気的に接触してその電気的特性を測定するためのプローブカード手段をプローブ装置内の前記被検査対象に対向する測定位置に保持固定するためのプローブカード保持具を備えたプローブ装置において

1

上記プローブカード保持具に、前記プローブカードを用いて前記被検査対象を測定するための情報を記憶するための記憶手段と、その記憶手段の情報の読み出し書き込み経路と前記記憶手段とを接続するための接続手段とを 10 組み込んだことを特徴とするプローブ装置。

【請求項2】上記記憶手段が、情報の読み書き自在なEEPROM (ELECTRICALLY ERASABLE PROGRAMMABLE READ ONLY MEMORY) であることを特徴とする、請求項1に記載のプローブ装置。

【請求項3】上記プローブカード保持具が金属部材により構成され、そのプローブカード保持具と上記記憶素子との間に絶縁手段が介装されることを特徴とする、請求項1または2に記載のプローブ装置。

【請求項4】上記接続手段が、電極と、ポゴピン手段に 20 よる接触離間の自在なポゴコンタクトであることを特徴 とする、請求項1、2または3に記載のプローブ装置。

【請求項5】上記記憶手段が記憶する情報として、次の少なくとも1つを含むことを特徴とする、請求項1、

- 2、3または4のいずれかに記載のプローブ装置。
- (1) プローブカードの探針の針先高さ
- (2) コンタクト回数
- (3) オーバードライブを行う2方向の移動量
- (4) プローブカードの種類、型式
- (5) 被検査対象上の素子の種類、型式、数量
- (6) 被検査対象上の素子の被検査対象上での位置
- (7) 針研実行タイミングおよびその実施回数
- (8) プローブカードのプローブ装置への保持固定時の θ 方向の角度調整量
- (9) プローブカードの保持具の使用回数に関する履歴 (交換時期)

【請求項6】被検査対象の電気的特性測定用プローブ針を上記非検査対象に対して案内するための案内手段を備えたプローブカード手段をプローブ装置の所定の測定位置に保持固定するためのプローブカード保持具を備えた 40 ブローブ装置において、

上記プローブカード保持具が、上記プローブカード手段の裏面周辺部において上記プローブカード手段を上方に 支承するための第1の部分と、上記プローブカード手段 の上記案内手段周辺部に設けられた係合部おいて上記案 内手段に係合し上記プローブカード手段を上方に支承す るための第2の部分とを備えていることを特徴とする、 ブローブ装置。

【請求項7】上記第2の部分がプローブ針の針先端の近 傍において上記案内手段に係合していることを特徴とす 50

る、請求項6に記載のプローブ装置。

1 6 /

【請求項8】上記プローブカード保持具が上記プローブカード手段を上方に支承するための上記第1の部分の周囲に第3の部分を有し、その第3の部分の表面の一部に読み書き自在な記憶素子を組み込んだことを特徴とする、請求項6または7に記載のプローブ装置。

12 1/14 1 -

_ . _ . . .

【請求項9】上記プローブカード保持具が金属部材により構成され、そのプローブカード保持具と上記第3の部分と上記記憶素子との間に絶縁手段が介装されることを特徴とする、請求項6、7または8のいずれかに記載のプローブ装置。

【請求項10】測定時に上記プローブカード保持具に加わる応力集中を緩和するように上記プローブカード保持 具の周方向に沿って孔部または清部を設けたことを特徴 とする、請求項6、7、8または9のいずれかに記載の プローブ装置。

【請求項11】測定時に上記プローブカード保持具に加わる熱変位を補償するように上記プローブカード保持具を熱膨張率の異なる材質を組み合わせて構成したことを特徴とする、請求項6、7、8、9または10のいずれかに記載のプローブ装置。

【請求項12】被検査対象の電気的特性測定用プローブ 針を上記非検査対象に対して案内するための案内手段を 備えたプローブカード手段をプローブ装置の所定の測定 位置に保持固定するためのプローブカード保持具と、上 記プローブカード手段により測定された検査データをテ スタに送るための第1のコンタクト手段とを備え、測定 時に上記第1のコンタクト手段と上記プローブカード保 持具との間に上記プローブカード手段を挟持することが 可能なように構成されたプローブカード保持構造を備え たプローブ装置であって、

上記プローブカード保持具が、上記第1のコンタクト手段に対する上記プローブカード手段の接触面に対応する上記プローブカード手段の裏面領域において上記プローブカード手段を上方に支承するための第1の部分と、上記プローブカード手段の上記案内手段周辺部に設けられた係合部おいて上記案内手段に係合し上記プローブカード手段を上方に支承するための第2の部分とを備えていることを特徴とする、プローブ装置。

【請求項13】上記第1のコンタクト手段がポゴピン手段によるポゴコンタクトであることを特徴とする、請求項12に記載のプローブ装置。

【請求項14】被検査対象の電気的特性測定用プローブ 針を上記非検査対象に対して案内するための案内手段を 備えたプローブカード手段をプローブ装置の所定の測定 位置に保持固定するためのプローブカード保持手段と、 そのプローブカード手段により測定された検査データを テスタに送るための第1のコンタクト手段と、そのプロ ーブカード保持具の表面の一部に組み込まれた読み書き 自在な記憶素子と、その記憶素子に対してデータを読み ע מיני טינ בי טין מעניו

書きするための第2のコンタクト手段とを備え、測定時に上記第1のコンタクト手段と上記プローブカード保持 具との間に上記プローブカード手段を挟持することが可能であると共に、上記第2のコンタクト手段と上記プローブカード保持手段との間に上記記憶素子を挟持することが可能なように構成されたプローブカード保持構造を備えたプローブ装置であって、

上記第1のコンタクト手段に対する上記プローブカード 手段の接触面と、上記第2のコンタクト手段に対する上 記記憶素子の接触面とが略同一面上に配されていること 10 を特徴とする、プローブ装置。

【請求項15】上記プローブカード保持具が、上記プローブカード手段の上記接触面および上記記憶案子の上記接触面および上記記憶案子の上記接触面に対応する上記プローブカード手段の裏面領域において上記プローブカード手段を上方に支承するための第1の部分と、上記プローブカード手段の上記案内手段問辺部設けられた係合部おいて上記案内手段に係合し上記プローブカード手段を上方に支承するための第2の部分とを備えていることを特徴とする、請求項14に記載のプローブ装置。

【請求項16】上配第1のコンタクト手段および上配第2のコンタクト手段がポゴピン手段によるポゴコンタクトであることを特徴とする、請求項14または15に配載のプローブ装置。

【請求項17】上記プローブカード保持具と上記記憶案子との間に絶縁手段が介装されることを特徴とする、請求項14、15または16に記載のプローブカード保持具。

【請求項18】被検査対象の電気的特性測定用プローブ 針を上記非検査対象に対して案内するための案内手段を 30 備えたプローブカード手段をプローブ装置の所定の測定 位置に保持固定するためのプローブカード保持具であっ て、

上記プローブカード保持具が、上記プローブカード手段の裏面周辺部において上記プローブカード手段を上方に支承するための第1の部分と、上記プローブカード手段の上記案内手段周辺部に設けられた保合部おいて上記案内手段に保合し上記プローブカード手段を上方に支承するための第2の部分と、プローブ装置の天板に上記プローブカード保持具を取り付け可能な張り出し部とを備え 40 ているプローブ装置において、

上記天板と上記プローブカード保持具との第1の係合面の平行度、および上記案内手段と上記プローブカード保持具との第2の係合面の平行度を調整することにより、上記プローブ針先端の上記被検査対象に対する平行度を調整することを特徴とする、プローブ針先端の平行度調整方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、一般的には、複数の半 50 あり、何らかの対策が希求されている。

導体デバイスを形成した半導体ウェハや液晶表示装置を構成する画素駆動回路を形成したガラス基板のような被検査対象の電気的特性を測定するプローブ装置に関し、特に、プローブ装置におけるプローブカード保持具、プローブカード保持構造およびプローブ針先端の前記被検査対象に対する平行度調整方法に関する。

[0002]

【従来の技術】周知の如く、半導体デバイスは、半導体ウェハ上に精密写真転写技術等を用いて多数形成され、この後、各半導体デバイス毎にウェハは切断される。このような半導体デバイスの製造工程では、従来からプローブ装置を用いて、半完成品の半導体デバイスの電気的な特性の試験判定を、半導体ウェハの状態で行い、この試験測定の結果良品と判定されたもののみをバッケージング等の後工程に送り、生産性の向上を図ることが行われている。

【0003】上記プローブ装置は、X-Y-Z-θ方向に移動可能に構成されたウェハ載置台を備えており、このウェハ載置台上には、半導体デパイスの電極パッドに20 対応した多数のプローブ針を備えたプローブカードが適当なプローブ保持具により固定されている。測定時には、上記ウェハ載置台上に半導体ウェハなどの被検査対象を載置固定し、上記ウェハ載置台を駆動して、半導体デパイスの電極にプローブ針を接触させ、このプローブ針を介してテスタにより試験測定を行うように構成されている。

【0004】このようなプローブ装置において、上記プローブカードとテスタとの接触は、最近では、プローブカード上に配置された各プローブ針に対応して、電気的リード線で結線された電極ランド部分に弾性付勢された接触ピン(ポゴピン)を押圧するポゴコンタクトにより行われている。ところで、検査時に、例えば100本のプローブ針とテスタとのコンタクトを得るためには、プローブ針1本あたり約10gの押圧が加えられれば、プローブカード全体に対して1Kgの押圧力を加える必要がある。

【0005】特に、スーパーコンピュータのCPU等の 半導体デバイスの高集積化に伴い、1チップの検査に要 するプローブ針の本数も増加する傾向にあり、最近で は、1000本ないし2000本のプローブ針が立設さ れたプローブカードが半導体製造業界では要求されるに 至っている。それらが、例えば2cm×2cmの空間に 立設される場合がある。かかる際には、プローブカード 全体に対して10Kgないし20Kgの押圧力が付加に ないたのためプローブカードが押圧力に応 じて2方向に歪み、プローブカードが押圧力に応 じて2方向に歪み、プローブカードが伸圧力に応 と実施できない。そのため、プローブカード自体の耐歪 み特性を高める工夫がなされているが、それにも限界が

1月18日でし しょうりょうし

【0006】また、最近では、半導体ウェハを載置した 載置台により常温から約150℃まで適当な加熱手段で 加熱し、高温状態で半導体ウェハの電気的特性を行う方 法も実施されている。このような高温測定の場合には、 プローブカード自体に比較して熱変形しやすい金属部 材、例えばステンレスやアルミニウムで構成されたプロ ープカード保持具が大きく歪み、プローブ針が均一な圧 カでかつ均一な平行度で被検査対象に接触できなくな り、精密な検査を実施できない。したがって、高温測定 のためにも、ブローブカード保持具の耐歪み特性を高め 10 ることが要求されている.

【0007】さらに、プローブ検査を行うにあたって は、品種番号、使用回数など、各プローブカードに固有 の情報を記憶手段などを用いて各プローブカード毎に管 理することが好ましい。しかし、上記のように半導体ウ ェハの高集積高密度化が進むにつれ、それに対応してプ リント基板で構成されるプローブカード上にプローブ針 を数千本配し、そのプローブ針に対応する配線エリアお よびテスタとのコンタクト用のランド領域を確保する必 要があるが、1000本から3000本のプロープ針が 20 が好ましい。 立設し、さらにそれらのプローブ針の電気的リード線を 確保する電極を配置した各プローブカードに上記のよう な記憶手段を配する余地を見いだすことは困難である。 そのため、記憶手段をプローブカードと共に一体に移動 し、かつ相互に悪影響を与えない距離に配置する対策が 求められている。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】したがって、本発明は 従来のプローブ装置の有する上記のような問題点に鑑み てなされたものであり、その第1の目的は、測定時にプ 30 ローブカードに対して押圧力を付加した場合であって も、プローブカードの強度を補強し、その2方向の歪み を回避することが可能な新規かつ改良されたプローブカ ード保持具およびプロープカード保持構造を提供するこ とである.

【0009】さらに本発明の別の目的は、各プローブカ ードにそのカード固有の情報を格納する物理的スペース が存在しない場合であっても、あるいはプローブカード を経由する信号線と記憶素子の混在を避けたい場合にお いても、各プローブカード毎の情報を格納し管理するこ 40 とが可能な新規かつ改良されたプローブカードの保持具 およびプローブカード保持構造を提供することである。

【0010】さらにまた本発明の別の目的は、被検査対 象を高温状態で検査する高温測定を実施する場合であっ ても、プローブカード保持具自体の歪みを矯正すること が可能であり、したがって精密な測定を実施することが 可能な新規かつ改良されたプローブカード保持具および プローブカード保持構造を提供することである。

【0011】さらにまた本発明の別の目的は、測定時に テスタとプローブカードとを電気的に接触させる場合

に、精密かつ良好なコンタクトを得ることが可能な新規 かつ改良されたプローブカード保持具およびプローブカ ード保持構造を提供することである。

[0012]

1 4 /

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため に本発明のある観点によれば、被検査対象に電気的に接 触してその電気的特性を測定するためのプローブカード 手段を所定の測定位置に保持固定するためのプローブカ ード保持具を備えたプローブ装置において、上記プロー ブカード保持具に、情報を記憶するための記憶手段と、 その記憶手段と情報の読み出し経路とを接続するための 接続手段とを組み込んだことを特徴とするプローブ装置 が提供される。

【0013】なお、上記記憶手段は情報の読み書き自在 な記憶素子であることが好ましい。また、上記プローブ カード保持具と上記記憶素子との間に絶縁手段が介装さ れることが好ましい。さらに、上記接続手段がポゴビン 手段によるポゴコンタクトであることが好ましい。 上記 記憶手段には、例えば次のような情報が記憶されること

- (1) プロープカードの探針の針先高さ
- (2) コンタクト回数
- (3) オーバードライブを行う2方向の移動量
- (4) プローブカードの種類、型式
- (5) 被検査対象上の素子の種類、型式、数量
- (6) 被検査対象上の素子の被検査対象上での位置
- (7)針研実行タイミングおよびその実施回数
- (8) ブローブカードのプローブ装置への保持固定時の θ方向の角度調整量
- (9) プローブカード保持具の使用回数に関する履歴 (交換時期)

【0014】さらに本発明の別の観点によれば、被検査 対象の電気的特性測定用プローブ針を上記非検査対象に 対して案内するための案内手段を備えたプローブカード 手段をプローブ装置の所定の測定位置に保持固定するた めのプローブカード保持具を備えたプローブ装置におい て、上記プローブカード保持具が、上記プローブカード 手段の裏面周辺部において上記プローブカード手段を上 方に支承するための第1の部分と、上記プローブカード 手段の上記案内手段周辺部に設けられた係合部おいて上 記案内手段に係合し上記プローブカード手段を上方に支 承するための第2の部分とを備えていることを特徴とす る、プローブ装置が提供される。

【0015】なお、上記第2の部分はプローブ針先端の 近傍において上記案内手段に係合するように構成するこ とが好ましい。また、上記プローブカード保持具に、上 記プローブカード手段を上方に支承するための上記第1 の部分の周囲に第3の部分を設け、その第3の部分の表 面の一部に読み書き自在な記憶素子を組み込むことが好

50 ましい.

【0016】また本発明の別の観点によれば、被検査対 象の電気的特性測定用プローブ針を上記非検査対象に対 して案内するための案内手段を備えたプローブカード手 段をプローブ装置の所定の測定位置に保持固定するため のプローブカード保持具と、上記プローブカード手段に より測定された検査データをテスタに送るための第1の コンタクト手段、例えばポゴコンタクト手段とを備え、 測定時に上記第1のコンタクト手段と上記プローブカー ド保持具との間に上記プローブカード手段を挟持するこ とが可能なように構成されたプローブカード保持構造を 10 備えたプローブ装置であって、上記プローブカード保持 具が、上記第1のコンタクト手段に対する上記プローブ カード手段の接触面に対応する上記プローブカード手段 の裏面領域において上記プローブカード手段を上方に支 承するための第1の部分と、上記プローブカード手段の 上記案内手段周辺部に設けられた係合部おいて上記案内 手段に係合し上記プロープカード手段を上方に支承する ための第2の部分とを備えていることを特徴とする、プ ローブカード保持構造が提供される。

【0017】さらに本発明の別の観点によれば、被検査 20 対象の電気的特性測定用プローブ針を上記非検査対象に 対して案内するための案内手段を裏面のほぼ中央部に備 えたプローブカード手段をプローブ装置の所定の測定位 置に保持固定するためのプローブカード保持手段と、そ のプローブカード手段により測定された検査データをテ スタに送るための第1のコンタクト手段、例えばポゴコ ンタクト手段と、そのプローブカード保持具の表面の一 部に組み込まれた読み書き自在な記憶素子と、その記憶 素子に対してデータを読み書きするための第2のコンタ クト手段、例えばポゴコンタクト手段とを備え、測定時 30 に上記第1のコンタクト手段と上記プロープカード保持 具との間に上記プローブカード手段を挟持することが可 能であると共に、上記第2のコンタクト手段と上記プロ ープカード保持手段との間に上記記憶素子を挟持するこ とが可能なように構成されたプローブカード保持構造を 備えたプローブ装置であって、上記第1のコンタクト手 段に対する上記プローブカード手段の接触面と、上記第 2 のコンタクト手段に対する上記記憶素子の接触面とが 略同一面上に配されていることを特徴とする、プローブ カード保持構造が提供される。

【0018】なお、本発明においては、上記プローブカード保持具が、上記プローブカード手段の上記接触面および上記記憶素子の上記接触面に対応する上記プローブカード手段の裏面領域において上記プローブカード手段を上方に支承するための第1の部分と、上記プローブカード手段の上記案内手段周辺部設けられた係合部おいて上記案内手段に係合し上記ブローブカード手段を上方に支承するための第2の部分とを備えていることが好ましい。

【0019】なお、本発明に基づいてプロープカード保 50

持具の一部に記憶素子を設ける場合には、その金属部材で剛性を持たせて構成されたプローブカード保持具と上記記憶素子との間に電気的絶縁手段を介装することが好ましい。

[0020]また、本発明に基づくプローブカード保持 具は、測定時に上記プローブカード保持具に加わる応力 集中を緩和するように上記プローブカード保持具の周方 向に沿って孔部または溝部を設けたり、あるいは、測定 時に上記プローブカード保持具に加わる熱変位を補償す るように上記プローブカード保持具を熱膨張率の異なる 材質を組み合わせて構成することも可能である。

【0021】さらにまた本発明の別の観点によれば、被 検査対象の電気的特性測定用プローブ針を上記非検査対 象に対して案内するための案内手段を備えたプローブカ ード手段をプローブ装置の所定の測定位置に保持固定す るためのプローブカード保持具であって、上記プローブ カード保持具が、上記プローブカード手段の裏面周辺部 において上記プローブカード手段を上方に支承するため の第1の部分と、上記プローブカード手段の上記案内手 段周辺部に設けられた係合部おいて上記案内手段に係合 し上記プローブカード手段を上方に支承するための第2 の部分と、プローブ装置の天板に上記プローブカード保 **特具を取り付け可能な張り出し部とを備えているプロー** ブ装置において、上記天板と上記プローブカード保持具 との第1の係合面の平行度、および上記案内手段と上記 プロープカード保持具との第2の係合面の平行度を調整 することにより、上記プローブ針先端の上記被検査対象 に対する平行度を調整することを特徴とする、プローブ 針先端の平行度調整方法が提供される。

[0022]

【作用】請求項1の発明によれば、プローブカード手段を用いて被検査対象を測定するための情報を記憶した記憶素子をプローブカードと共に一体に移動し、かつブカードと共に一体に移動し、かつブカードと共にを開発を与えないようにプローブカード上のプローブとの電気が物理のもので、プローブカードを確保するので、プローブからのリードを確保するのができることが可能と、プローブカード手段からのノイズやクロコント・手段がある。ことが可能である。ことが可能である。ことができる。プローブかード保持具の再利用を図ることができる。プローブカード保持具の再利用を図ることができる。

[0023]請求項2の発明によれば、プローブ装置の電気的特性の測定に必要なプローブカード手段や被検査対象に関する情報の交換を簡単な電気信号として処理することが可能なので、装置の構造を簡略化できる。

【0024】請求項3の発明によれば、例えばアルミニ

ウムやステンレスなどの伝導性のプローブ保持具を使用 て剛性を持たせた場合であっても、記憶素子を電気的影 響から保護することができる。

【0025】請求項4の発明によれば、プローブカード とテスタの接続および切り離しを容易に実施することが 可能なので、プローブカードとその保持具の自動搬送お よび自動固定などのプローブ装置の自動化に対応でき る.

[0026]請求項5によれば、各プローブカードに固 有の情報をプローブカード単位で管理することができ る。そのため、プローブ装置の誤動作を回避することが でき、長期間にわたり正確な測定を行うことができる。 しかも、かかる情報を記憶するためのスペースをプロー ブカード上に設ける必要もない.

【0027】請求項6の発明によれば、プロープカード 手段に上方から下方に向けて圧力が加えられた場合であ っても、プローブカード手段の裏面周辺部と中央部にお いてブローブカード手段をプローブカード保持具により 上方に支承することが可能なので、プローブカード手段 に加わった負荷がプローブカード保持具により吸収分散 20 され、プローブカード手段自体の歪みが減少される。し たがって、プローブ針を被検査対象に均一な圧力でかつ 均一な平面度で接触させることが可能である。

【0028】請求項7の発明によれば、特に上方からの 応力が集中するプローブ針の先端部近傍においてプロー ブカード手段を支承することが可能である。そのため、 プローブ針の先端部をさらに精度良く被検査対象に均一 な圧力で均一な平面度で接触させることが可能である。 【0029】請求項8の発明によれば、プローブカード 手段の歪みを防止すると共に、プローブカード手段以外 30 の場所に記憶素子が設置されるので、プローブ針やラン ドの配置を物理的制約を受けることなく、プローブカー ド手段上で自由に行うことが可能である。また、プロー ブカード手段からのノイズやクロストークの影響を受け 難くなり、記憶素子を正確に作動させることが可能であ る。さらに、プローブカード手段が故障した場合には、 プローブカード手段のみの交換をすれば良く、記憶素子 自体の再利用を図ることができる。

【0030】請求項9の発明によれば、請求項3の発明 と同様に、アルミニウムやステンレスなどの伝導性のプ 40 ローブ保持具を使用した場合であっても、記憶素子を電 気的影響から保護することができる。

【0031】請求項10の発明によれば、外部からプロ ープカード保持具に熱負荷や応力負荷が加わった場合で あっても、それらの負荷により応力集中を相殺すること が可能なので、プローブカード保持具、ひいてはブロー ブカード手段の歪みを防止することが可能である。

【0032】請求項11の発明によれば、例えばプロー ブカード保持具の上面の周方向に熱膨張率の大きな材質 を埋め込むなどして、パイメタル効果を利用することに 50 する。まず、理解を容易にするために、プローブ装置全

より、プローブ針が高温に維持された被検査対象からの 熱を伝導により受け取り、そのためにプローブカードに 生じる熱負荷による変形を相殺することが可能なので、 プローブカード保持具、ひいてはプローブカード手段の 歪みを回避して、プローブカードのプローブ針の針先と 被検査対象との接触を確実にすることができる。

【0033】請求項12の発明によれば、第1のコンタ クト手段とプローブカード保持具との間にプローブカー ド手段を挟持し、特に請求項13の発明のようにポゴコ ンタクトにより、プローブカード手段に対して上方から 下方に応力を負荷した場合であっても、プローブカード 手段がその裏面から応力が加わる対応領域において本発 明に基づくプローブカード保持具により支承されるの で、プローブカード手段の歪みを回避することができ

10

【0034】請求項14の発明によれば、プローブカー ド手段とは別の位置に記憶素子を設置した場合であって も、プローブカード手段上の接触面と記憶素子上の接触 面が略同一面上に配されるので、例えば、請求項16の 発明のようにポゴコンタクトを用いて接触する場合に、 人間の手を使用せずに、プローブカードを自動搬送し て、接触固定する動作を機械的に行うことを可能とす る.

【0035】また、請求項15の発明によれば、第1お よび第2のコンタクト手段により、プローブカード手段 および記憶素子双方に加わる負荷がプローブカード保持 具により吸収分散される。したがって、プローブカード 手段自体の歪みが減少するともに、記憶素子の保護を図 ることができる。また、請求項13の発明によれば、請 求項3の発明と同様に、電気的良導体のプローブ保持具 を使用した場合であっても、記憶素子を保護することが できる.

【0036】請求項17の発明によれば、請求項3およ び請求項9の発明と同様に、アルミニウムやステンレス などの電気的良導体のプローブ保持具を使用した場合で あっても、記憶素子を電気的影響から保護することがで

【0037】請求項18の発明によれば、プローブ装置 の天板とプローブカード保持具との第1の係合面の平行 度、および上記案内手段と上記プローブカード保持具と の第2の係合面の平行度だけを高い精度で調整するだけ で、プローブ針先端を高い精度で被検査対象に対して配 置することが可能なので、少ない製造工程で高い平行度 を達成できる。

[0038]

【実施例】以下、添付図面を参照しながら本発明に基づ いて構成されたプローブカード保持具およびプローブカ ード保持構造について説明する。なお、各図において同 一部材については同一の参照符号を付して説明を簡略化

14 144 1 0 2 1 0 1 2 0

体の構成および動作を図1を参照して概略的に説明す る、

[0039] 図1において、プローブ装置100のほぼ 中央にはメインステージ101が設けられている。この メインステージ101には、半導体ウェハ102を載置 固定するための載置台103が取り付けられている。こ の載置台103は2方向および θ 方向ステージ103 A、X方向ステージ103BおよびY方向ステージ10 4 Cから構成され、上記メインステージ101上におい て所望の方向に移動可能に構成されている。この載置台 10 103の上方には、後述するプローブアセンブリ104 が上記半導体ウェハ102に対向するように設けられて いる。図示はしていないが、プローブ装置100の中央 手前側にはアライメントユニットが設けられている。 こ のアライメントユニットには、アライメント用の画像認 證芸置としてカメラなどが設けられており、アライメン トをとる場合には、上記載置台103がカメラの下方位 置にまで移動される。

【0040】また、上記プローブ装置100の図面右側 には半導体ウェハ102に搬入搬出用のオートローダ1 20 05が配置され、図面左側にはプローブアセンブリ10 4を交換するための交換機106がそれぞれ設けられて

[0041] 上記オートローダ105には多数の半導体 ウェハ102を互いに垂直方向に所定間隔を有して収容 したウェハカセット107がカセット載置台108上に 交換可能に配置されている。このウェハカセット107 と上記載置台13との間には水平面内で移動可能なロー ダステージ109と、図示しないY方向駆動機構と2方 向昇降機構とにより駆動可能なウェハハンドリングアー 30 ム110とが設けられている。

【0042】半導体ウェハ102を上記プロープアセン ブリ104によりプローブ検査するときには、この半導 体ウェハ102が上記ローダステージ109により上記 載置台103近くにまで搬送され、上記ハンドリングア ーム110により上記載置台103上に載置固定され る。その後、所定位置に位置決めされたプローブアセン ブリ104の後述するプローブ針が半導体ウェハ上の所 定コンタクトポイントに接触され、後述するポゴピンリ ング50を介してテスタ60に対して検査結果が送信さ 40 れ、そのテスタ60において被検査対象の良否が判定さ れる。検査終了後は、上記半導体ウェハ102は上記ハ ンドリングアーム110により上記ローダステージ10 9上に再び移動され、そのローダステージ109により 上記ウェハカセット107にまで搬送される。

【0043】上記交換機106には、プローブカード1 0をプローブカード保持具30に装着してなるプローブ カードアセンブリ104が収納室110内の収納棚11 1に垂直方向に指定間隔を置いて複数個収容されてお り、必要に応じてプローブ装置100の本体内に設置さ 50 に、半導体ウェハなどの被検査対象102にプローブ針

れたプローブカードアセンブリ104と交換可能に構成 されている.

12

【0044】また、上記プローブ装置100の上部に配 置された上記テスタ60の上部には、必要に応じて、顕 微鏡やテレビカメラのような監視装置112を設置する ことが可能であり、上記プローブカード10および上記 プローブカード保持具20の中央部に形成された開口を 介して、下方に位置する半導体ウェハおよびプローブカ ード10のプローブ針の先端を監視するように構成する ことも可能である。また、このプローブ針の監視の他の 実施方法として、被検査対象を載置した載置台に上向き のカメラを設けて位置合わせすることもできる.

【0045】次に、図2、図3および図4を参照しなが ら被検査対象をプローブ検査するためのプローブカード 10の構造について説明する。プローブカード10は、 略円板状のプリント基板11と、プローブ針12と、ブ ロープ針12を被検査対象に案内するためのガイド部1 3から構成されている。図2に示されるように、このブ ロープ針12は、例えば金(Au)、タングステン

(W) などの導電体から構成され、部分12Aが被検査 対象に対して垂直方向に配され、検査時には、後述する ように針の先端部12Bが被検査対象の基板を軟置した 載置台が水平方向に微小移動することで、半導体ウェハ 表面の酸化被膜を掻き破り所定のコンタクトポイントP に接触するように構成されている。プローブ針12は上 記プリント基板11の上面に突出した部分12Cおいて 基板の外周部に向かって基板の上面に略平行に屈曲し、 ポイント19において上記プリント基板11内に埋設さ れ、後述するポゴコンタクト用のランド20に接続する ように配線される。なお、図示の例ではプローブ針は1 2Dにおいて上記プローブカード10内に埋設されてい るが、上記プローブカード10の裏面側に配線を施し作 業を容易にすることも可能である。

【0046】上記プローブカード10のプリント基板1 1の裏面に配置されたプローブ針12を案内するための ガイド部13は、上部ブロック13A、中間ブロック1 3 B および下部ブロック 1 3 C から構成されている。上 部プロック13Aの中央には針固定用樹脂14が配置さ れており、その針固定用樹脂14の下面には針固定板1 5が取り付けられている。この針固定板にはプローブ針 に対応する穴が穿設されており、その穴に針が位置決め 固定される.

【0047】中部プロック13Bの中央には空胴部分1 6 Aが設けられており、その空胴部分16 Aの下端に上 部案内板17が取り付けられている。この上部案内板1 8にもプローブ針に対応する穴が穿設されており、その 穴に針が位置決め固定される。プローブ針12は、上記 針固定板15と上記上部案内板17との間に設けられた 上記空胴部分16Aの間で、図3の(b)に示すよう

.

の先端部12日が押圧されるにつれて、先端部12日は 垂直に上昇し、針固定板15と案内板17の間のプロー ブ針の胴体が弾性的に屈曲するように構成されている。 【0048】下部プロック13Cの中央部にも空胴部分 16日が設けられており、その空胴部分16日の下端に 下部案内板18が取り付けられている。この下部案内板 18にもプローブ針に対応する穴が穿設されており、そ の穴に針が位置決め固定される。プローブ針は、上記上 部案内板17と上記下部案内板18との間において、図 3の(a)および(b)に示されるように、半導体ウェ 10 ハなどの被検査対象102にプローブ針の先端部12B が押圧されるにつれて、上下の案内板17および18に 案内されて上下に移動可能に構成されている。

【0049】なお、上記例では垂直方向にプローブ針が 立設された、いわゆる垂直針型プローブカードに即して 説明を行ったが、本発明はかかる構成に限定されない。 本発明は、従来の装置のようにタングステン針をカード の表面あるいは裏面から被検査対象に対して斜め方向に 配したブローブ針の先端をもって被検査体に接触する、 いわゆる横針型プローブカードとそのプローブカードの 20 することが可能である。 保持具にも適用可能である。さらにまた、本発明は導電 性ゴムを利用したゴム型プローブカード、あるいはパン プフィルムを利用したメンプレン型プローブカードとそ れらの保持具にも同様に適用することが可能である.

【0050】上記のように構成されたプロープカード1 1の平面図を図4に示すが、ロジックや高集積化ASI CのチップやスーパーコンピュータのCPUチップの様 に、半導体が高集積化された場合や、16MDRAMチ ップの複数個同時接触の要求ある場合において、プロー ブカード11には多数の、例えば数千本のプローブ針1 2が配置されている。そのため、プローブカード11の 表面領域は開口領域21を中心として同心円状に、プロ ープ針12が半導体ウェハに対して略垂直に立設される 針立てエリア(A)、そのプローブ針12の部分12C が配線される配線エリア(B)およびポゴコンタクト用 のランド20が配設されるパットエリア (C) が立錐の 余地がないほど広がっている。 したがって、現在使用さ れているプローブカード11には、後述するような記憶 案子を上記プロープカード11上に配置するための物理 的スペースを設けることが困難である。また、上記高集 40 びリジェクトの実施などである。 積化されたプローブ針を介して伝達される測定用信号は 信号成分以外のノイズを極端にきらい、記憶素子をプロ ーブ装置間の通信に用いる信号ラインをでき得る限り離 間したいという要求がある。

【0051】とりわけ、論理回路や16MDRAM以降 のメモリにおいて、作動電圧が従来の5Vから、例えば 2. 4 V以下に低下され、スレッショルドレベルが低下 してゆく傾向にあり、これらの回路や素子を複数並べた 被検査体の検査にはノイズ対策が強く望まれている。そ のため本発明においては、図5および図6に示すよう

に、プローブカード保持具30に記憶素子31を設置す るための領域32を設けることにより上記問題点を解決 している。このように記憶素子31をプローブカード1 0と別の領域に設置することにより、上記のような物理 的制約の問題を解決すると共に、プローブカード10か ら発生するノイズに対して記憶素子31、また逆に被検 査対象の測定信号を保護することも可能になった。さら にプローブカード10が故障した場合であっても、従来 のようにまだ使用可能な記憶素子31も一緒に廃棄する 必要がないので、上記記憶素子31の再利用を図ること が可能である。

【0052】なおこの記憶素子は31は上記領域32の 上に適当な絶縁材34を介して載置固定されている。こ のように絶縁材34を介することにより、プローブカー ドの針先が被測定基板と接することにより生じる応力 で、プローブカードが変形することを少なくするため に、剛性を持たせた金属材料、例えばアルミニウムやS USのような導電性材料から構成されるプローブカード 保持具30から上記記憶案子31を電気的に絶縁し保護

【0053】また上記記憶素子31は、図6に示すよう に、例えば2つの素子31Aおよび31Bから構成する ことが可能であり、好ましくは、収納するデータ量に応 じた複数のEEPROM (ELECTRICALLY ERASABLE PROG RAMMABLE READ ONLY MEMORY) が、記憶データの書き込 みおよび読み出しが可能な素子として使用される。一方 のROM31Aには検査の前に設定したそのプローブカ ード保持具30に固定されたプローブカード10に関す る各種情報が、また他方のROM31Bには検査の度に 30 書き換えられるそのプロープカード10に関する各種情 報がそれぞれ格納される。

【0054】これらの情報としては、載置台103のZ 方向の移動を制御するための2方向移動データの他、例 えば、コンタクト回数(トータルおよびトリップ)、針 の相対位置、プローブカードのシリアル番号、プローブ カードの種類、ピン数、マルチ数、マルチロケーショ ン、針研実行タイミングおよびそのコンタクト回数、オ ーパードライブ許容値、コンタクト後のスライド実施、 針研実施、プローブカード不良品の場合のアラームおよ

【0055】さらに上記記憶素子31の上面には後述す るポゴコンタクト用のランド33がが適当な数配置され ており、後述するような各ランド33に対応するポゴビ ンを備えたターミナルを押圧しポゴコンタクトを得るこ とにより電気的に接触し、制御器90との間でデータの 送受信を実施するように構成されている。

【0056】また、図7のブロック図に示すように、上 記記憶素子31、例えばEEPROM(ELECTRICALLY E RASABLE PROGRAMMABLE READ ONLY MEMORY) と上記制御 50 器90との間に、信号および+5Vの電源ライン92を

. -

. . .

オン/オフ制御するためのリレー手段93を介装するこ とも可能である。かかる構成によれば、EEPROMに アクセスがない場合には、上記リレー93をオフに設定 し、プローブカードの信号がノイズを拾わないように構 成することができる。なお、リレー手段93としては、 機械的リレー手段の他、トランジスタ等から構成される リレー回路を採用することも可能である.

【0057】次にプローブカード保持具30の構造につ いて説明する。図5に示すように、本発明に基づくプロ ープカード保持具30は、プローブカード10の周囲領 10 域、好ましくはポゴコンタクト用のランド20が配置さ れ、検査時に後述するポゴピンリング50による負荷が 加わる領域、すなわちパッド領域(C)を裏面から上方 に支承する領域35を備えている。プローブカード10 はこの領域35に図示しない適当な固定部材、例えばネ ジなどを用いて固定することが可能である.

【0058】この領域の外周には上述の記憶素子31を 載置するための領域31が設けられている。この領域3 5と領域31の平面性は、プローブカード10と記憶素 子31をそれぞれ載置固定した場合に、プローブカード 20 10上のポゴコンタクト用ランド20の上面の水準線 と、記憶素子31上のポゴコンタクト用ランド33の上 面の水準線とがほぼ同一平面上にくるように調整され る。このように構成することにより、後述するようにポ ゴピンリング50およびターミナル70を下方に押圧駆 動した場合に、単一の動作により、プロープカード10 とポゴピンリング50およびターミナル70と記憶案子 3 1 の 2 つの電気的接触を同時に達成することが可能で ある.

【0059】またその際に本発明によれば、ポゴピンリ 30 ング50によりプローブカード10に加えられる応力を プローブカード保持具30の領域35により吸収するこ とが可能なので、プローブカード10の応力歪みを減少 することが可能である。この結果、針先端部13Cにお いて例えば±10μm程度の平行度が要求される場合で あっても、プローブ針12の先端部13Cを半導体ウェ ハ102の表面に対して十分な平行度でかつ均一の圧力 で当接することができるので、精度の高いプローブ検査 を実施することができる.

0はプローブカード10の周囲から中央部にかけて下方 に椀状に湾曲する領域36を有している。この椀状領域 36はさらに上記ガイド部13の下部プロック13Cの _底面と同一平面上に配置されて底部領域37に連続して いる。本発明によれば、上記ガイド部13の中間ブロッ ク13Bの周囲に張り出し部38が設けられており、こ のガイド部の張り出し部38とプローブカード保持具3 0の底部領域37とを係合させ、ネジなどの固定部材3 9により固定するように構成されている。このように構 成することにより、検査時にポゴピンリング50を下方 50 性変形として吸収することが可能となる。その結果、ブ

に押圧駆動した際に、プローブカード10の中央部に分 散された応力を上方に支承することが可能となり、上記 領域35と併せてプローブカード10をポゴピンリング 50による応力に対して支承して、その応力歪みの発生 を防止することが可能である.

【0061】さらに本発明によれば領域32の外周領域 に複数のショルダ部38が設けられている。作動時に は、このショルダ部38をプローブ装置100の所定の 場所に係合させることにより、プローブカード保持具3 0の位置決めが可能となると共に、プローブカード保持 具30自体をポゴピンリング50による応力に対してプ ローブ装置100に支持固定することが可能である.

【0062】上記のように構成されたプローブカード1 0 およびプローブカード保持具30は、測定時にはプロ ープ装置100の筐体上面の天板80上に載置される。 その際に本発明によれば、プローブカード保持具30の 第1の係合面81と天板80の第1の係合面82とが高 い精度で平滑面に処理されるとともに、プローブカード 保持具30の第2の係合面83と上記張り出し部の第2 の係合面84も高い精度で平滑面に処理される。このよ うに上記第1の係合面81、82および上記第2の係合 面83、84において、それぞれ高い精度で平行度を達 成するだけで、プローブ針12の先端12Bを被処理体 に対して均一な圧力でかつ高い平行度で位置決めするこ とが可能である。したがって、この他の部位の平滑表面 処理を省略することができるので、装置製造の工数を少 なくすることができる。

【0063】また最近では、載置台103に内蔵されて いる図示しないヒータにより半導体ウェハ102を例え ば60℃~150℃前後の温度に加熱し、高温状態で半 導体ウェハ102上のICチップの電気的特性を行う方 法が実施されている。また逆に冷却する場合には、前記 載置台に冷却水を循環させて、−10℃まで半導体ウェ ハを冷却することができる。かかる測定の場合には、加 熱または冷却されたウェハからの輻射熱や針先からの熱 伝導によってプローブカード10やプローブカード保持 具30 が熱膨張または熱収縮し、特に伝熱性の高いアル ミニウムやSUSなどの材料から構成されるプローブカ ード保持具30に熱膨張または熱収縮による応力集中が 【0060】さらに図5に示すプローブカード保持具3 40 生じ、プローブカード保持具30自体が熱変形し、プロ ープ針の先端13Cの平行パランスが崩れ、予め常温で 設定したオーバードライブ量が加えることができなくな り、正確な測定を行うことができなくなるおそれがあ

> 【0064】したがって、本発明に基づくプロープカー ド保持具30においては、図6に示されるように、上記 底部領域37および上記椀状領域36の周方向に孔部ま たは清部39を設けることにより、熱膨張あるいは熱収 縮によって生じる応力集中を孔部または清部における弾

ローブカード保持具30の熱変位が減少され、プローブ カード10のプローブ針などの接触手段が2方向に熱変 位する量を低く抑えることができるので、予め定められ たオーバードライブ量を維持して、被検査対象に接触さ せることが可能となるので、正確なプローブ検査を実施 可能である。

【0065】図6に示す例では、上記プロープカード保 持具30に孔部または溝部をもうけることにより応力集 中の緩和を図っているが、この他にも、上記プローブカ ード保持具30に加わる熱変位を補償するように上記プ 10 ローブカード保持具30を熱膨張率の異なる材質を組み 合わせて構成し、応力集中の緩和を図ることも可能であ る。例えば、プローブカード保持具30を多層構造とし て、その上層の周方向に熱膨張率の高い材質を採用する ことによるパイメタル効果により、熱伝導による応力集 中を補償するようにプローブカード保持具30を変位さ せるように構成することも可能である。

【0066】図5に示す例では、椀状に形成されガイド 部13の中部プロック13Bの下方に形成された張り出 し部38に固定されたプローブカード保持具30の構造 20 を示したが、本発明に基づくプローブカード保持具30 の構成は上記例に限定されない。例えば、図8または図 9に示すような構造を採用して、ポゴピンリング50に より加えられる押圧力を支承することも可能である。な お、図8または図9に示す実施例において、図5に示す 実施例の構成部材を同様の部材については同一の符号を 付してその説明を省略することにする.

【0067】図8に示す実施例においては、図5に示す 実施例にプローブカード10の周囲部分から下方に延び る領域36とは異なり、領域35の終端部分から、すな 30 わち配線エリア(B)とパットエリア(C)との境界領 域付近から下方に湾曲して延びる領域40を備えてい る。この領域40はプローブカード10のガイド部13 の上部プロック13Aの下面に対して係合し、ネジなど の固定部材41により固定される。この結果、上記プロ ーブカード10の中央に分散された押圧力は上部プロッ ク13Aの下面において領域40により支承吸収され、 上記プローブカード10の応力歪みの発生を回避するこ とができる.

【0068】図9に示す実施例においては、さらに構成 40 が単純化され、図5に示すプローブカード保持具30の 領域36はパットエリア(C)を越えて領域42へとほ ぼ直線的に連続し、配線エリア(B)においてもプロー ブカード10を支承するように構成されている。 さらに この実施例においては、上記プローブカード10のガイ ド部13の上部プロック13Aの周囲ににショルダ部4 3が設けられており、このショルダ部43にプロープカ ード保持具30の領域44が下方から係合し、ネジなど の固定部材により45に固定するように構成される。こ

ブカード保持具30全面により支承され、上記プローブ カード10の応力歪みの発生を回避することができる。 【0069】次に図10および図11を参照しながら本 発明に基づいて構成されたプローブカード保持具30の 作動状態について説明する。まず図10の分解図に示す ように、本発明に基づいて構成されたプローブカード保 **持具30の上面の領域35の上にプローブカード10が** 載置固定される。また同時に領域32に記憶素子31が 載置固定される。そして、検査時には上記プローブカー ド10に対してポゴビンリング50が押圧される。

【0070】図10および図11に示すように、このポ ゴピンリング50は図示のように、中央に円筒状の空間 が設けられた略円柱形状の部材であり、その下面には、 プローブカード10のパッドエリア(C)に適当に配置 されたランド20に対応するようにポゴピン51が配置 されている。検査時にはこのポゴピンリング50が適当 な押圧駆動手段により駆動されて、上記ポゴピン51が プローブカード10のランド20に対して押圧され電気 的に接触し、プローブ針からの検査データが伝達され る。またポゴピンリング50の上面にもポゴピン52が 配置されており、検査時にはこれらの上面のポゴピン 5 2も対応するテスタ60のランドに押圧され電気的に接 触し、プローブ針からの検査データがさらにテスタに対 して伝送され、そのテスタ60において被検査対象の良 否が判定される。また同時に、ターミナル71の下面に 設けられたポゴピン71も記憶素子の上面に設けられた ランド33に押圧接触し、ケーブル72を介して所定の データを制御器90に伝送するように構成されている。 【0071】さらに制御器90はCPU91に接続され ており、CPU91は制御器からの信号に基づいて必要

【0072】また図11に示すようにポゴピンリング5 0とターミナル70とは面73において相互に係合して おり、さらにプローブカード10のランド20および記 **憶素子31のランド33が略同一面にくるように調整さ** れているので、単一の動作でプローブカード10のラン ド20および記憶素子31のランド33の双方に対して それぞれのポゴピン51および71を押圧接触させるこ とが可能である。

な駆動信号を載置台103に送ることにより、各ステー

ジ103A、103Bおよび103Cを最適に駆動制御

[0073]

することが可能である。

【発明の効果】以上のように、本発明に基づくプローブ 装置によれば、プローブ針の本数が増加し、各プローブ カードの表面に物理的スペースが存在しない場合であっ ても、そのカードの測定に必要な情報をプローブカード 保持具上に設置された記憶素子に格納し管理することが 可能である。また、プローブカードの信号ラインから離 れた保持具に記憶素子を配置するので、プローブカード の結果、上記プローブカード10に加わる負荷がプロー 50 の高速信号ラインとメモリのデータ制御ラインとの相互

の悪影響 (クロストーク) やノイズの発生から、測定信 号を保護することができる。さらに、プローブカードの 針先摩耗や針先故障に際しては、プローブカードだけを 交換して、プローブカード保持具を引き続き使用するこ とが可能となる。

[0074] また、本発明に基づくプローブ装置によれ は、測定時にポゴリングによりプローブカードに対して 押圧力を付加した場合であっても、プローブカードの針 先の強度に補強が施してあるので、その応力を吸収する ことができ、プローブカードの歪みを回避することが可 10 10 プローブカード 能である。その結果、プローブ針の先端部の平行度およ び圧力を均一に保持することができるので、精度の高い プローブ検査を行うことができる。

【0075】さらにまた本発明によれば、被検査対象を 高温または低温状態で検査する高温または低温測定を実 旅する場合であっても、プローブカード保持具自体の熱 変形を少なくする構造を持たせたので、プロープ針先と 検査対象との接触を最適な押圧力で維持して精密な測定 を実施することが可能である。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に基づくプロープカード保持具を実装し たプローブ装置の全体の構成を示す概略図である。

【図2】プローブカードの構成を示す縦断面図である。

【図3】 プローブカードのプローブ針の作動を示す拡大 断面図である。

【図4】プローブカードの構成を示す平面図である。

【図 5】 本発明に基づいて構成されたプローブカード保 持具の縦断面図である。

【図6】本発明に基づいて構成されたプローブカード保 持具の平面図である.

【図7】本発明に基づいて構成されたプローブカード保 持具のEEPROMとプローブ装置との接続状態を示す ブロック図である.

【図8】本発明に基づいて構成されたプローブカード保 持具の別の実施例の縦断面図である。

【図9】 本発明に基づいて構成されたプローブカード保 持具のさらに別の実施例の縦断面図である.

【図10】本発明に基づいて構成されたプローブカード 保持具、プローブカードおよびポゴピンリングの分解図 である.

【図11】本発明に基づいて構成されたプローブカード 保持具をプローブ装置に実装した様子を示す概略図であ る.

【符号の説明】

11 基板

 (Π)

12 プローブ針

13 ガイド部

14 針固定用樹脂

15 針固定板

1 7 上部案内板

下部案内板 18

20 ポゴコンタクト用ランド

プローブカード保持具 3.0

3 1 記憶案子

32 第3の部分

3 3 記憶案子のランド

3.4 絶縁材

3 5 第1の部分

第2の部分 3 7

張り出し部 38

39 固定部材

5 0 ポゴピンリング

60 テスタ

30 100 プローブ装置

102 半導体ウェハ

103 載置台

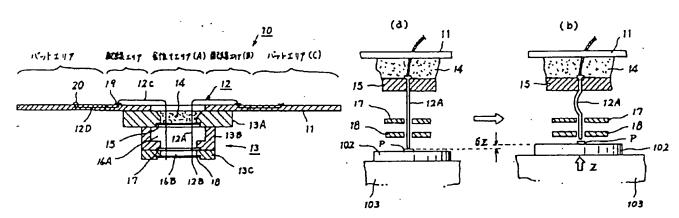
針立てエリア Α

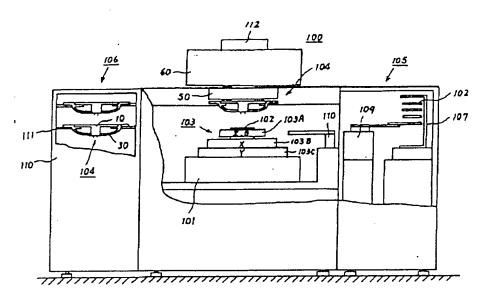
В 配線エリア

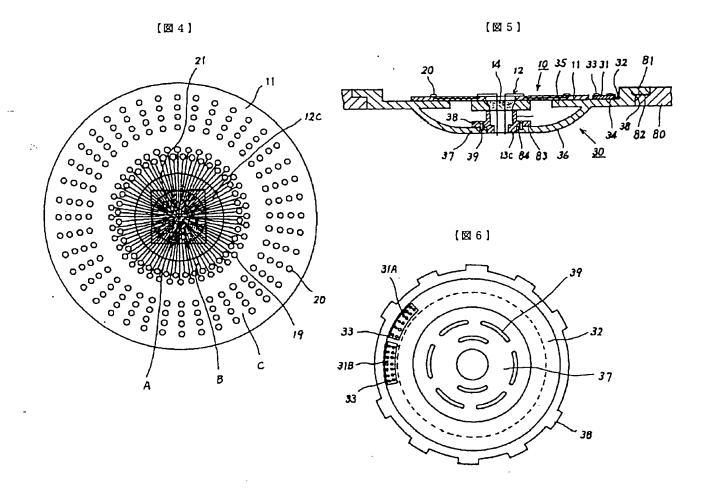
C パッドエリア

[図2]

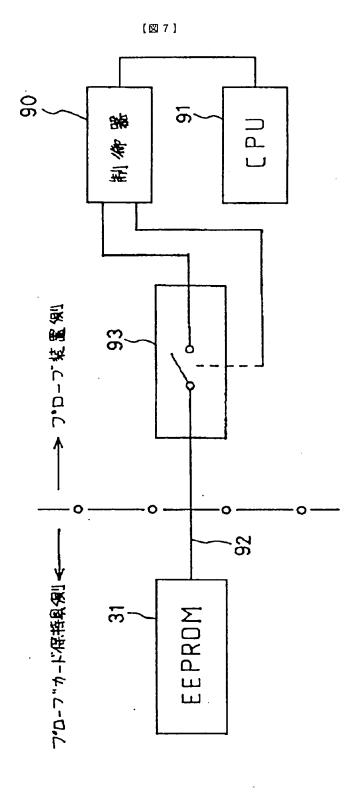
[図3]





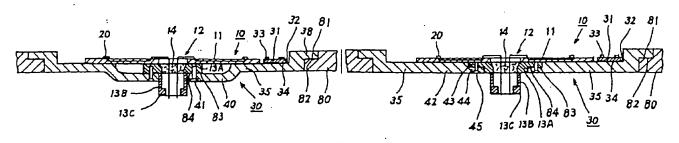


(14)

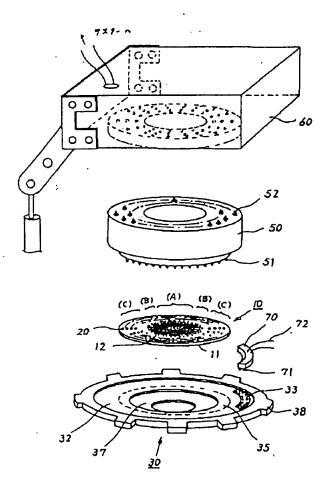


(図9)

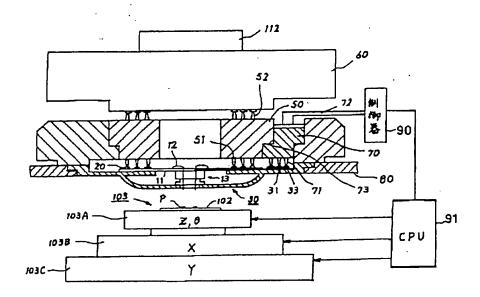
[2]8]



[図10]



1 10 /



【手統補正書】

【提出日】 平成5年5月13日

【手統補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項6

【補正方法】変更

【補正内容】

【請求項6】 被検査対象の電気的特性測定用プローブ針を上記<u>被検査対象</u>に対して案内するための案内手段を備えたプローブカード手段をプローブ装置の所定の測定位置に保持固定するためのプローブカード保持具を備えたプローブ装置において、

上記プローブカード保持具が、上記プローブカード手段の裏面周辺部において上記プローブカード手段を上方に支承するための第1の部分と、上記プローブカード手段の上記案内手段周辺部に設けられた係合部おいて上記案内手段に係合し上記プローブカード手段を上方に支承するための第2の部分とを備えていることを特徴とする、プローブ装置。

【手統補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項12

-【補正方法】変更

【補正内容】

【請求項12】被検査対象の電気的特性測定用プローブ 針を上記<u>被検査対象</u>に対して案内するための案内手段を 備えたプローブカード手段をプローブ装置の所定の測定 位置に保持固定するためのプローブカード保持具と、上 記プローブカード手段により測定された検査データをテ スタに送るための第1のコンタクト手段とを備え、測定時に上記第1のコンタクト手段と上記プローブカード保持具との間に上記プローブカード手段を挟持することが可能なように構成されたプローブカード保持構造を備えたプローブ装置であって、

上記プローブカード保持具が、上記第1のコンタクト手段に対する上記プローブカード手段の接触面に対応する上記プローブカード手段の接触面に対応する上記プローブカード手段を上方に支承するための第1の部分と、上記プローブカード手段の上記案内手段周辺部に設けられた係合部おいて上記案内手段に係合し上記プローブカード手段を上方に支承するための第2の部分とを備えていることを特徴とする、プローブ装置。

【手統補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項14

【補正方法】変更

【補正内容】

【請求項14】被検査対象の電気的特性測定用プローブ 針を上記<u>被検査対象</u>に対して案内するための案内手段を 備えたプローブカード手段をプローブ装置の所定の別 位置に保持固定するためのプローブカード保持手段と そのプローブカード手段により測定された検査データ そのプローブカード手段により測定された検査データ テスタに送るための第1のコンタクト手段と、その 自在な記憶素子と、その記憶素子に対してデータを 読み 書きするための第2のコンタクト手段とを備え、 制定時 に上記第1のコンタクト手段と上記プローブカード保持 具との間に上記プローブカード手段を挟持することが可能であると共に、上記第2のコンタクト手段と上記プローブカード保持手段との間に上記記憶案子を挟持することが可能なように構成されたプローブカード保持構造を備えたプローブ装置であって、...

上記第1のコンタクト手段に対する上記プローブカード 手段の接触面と、上記第2のコンタクト手段に対する上 記記憶素子の接触面とが略同一面上に配されていること を特徴とする、プローブ装置。

【手統補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項18

【補正方法】変更

【補正内容】

【請求項18】被検査対象の電気的特性測定用プローブ 針を上記<u>被検査対象</u>に対して案内するための案内手段を 備えたプローブカード手段をプローブ装置の所定の測定 位置に保持固定するためのプローブカード保持具であっ て、

上記プローブカード保持具が、上記プローブカード手段の裏面周辺部において上記プローブカード手段を上方に支承するための第1の部分と、上記プローブカード手段の上記案内手段周辺部に設けられた係合部おいて上記案内手段に係合し上記プローブカード手段を上方に支承するための第2の部分と、プローブ装置の天板に上記プローブカード保持具を取り付け可能な張り出し部とを備えているプローブ装置において、

上記天板と上記プローブカード保持具との第1の係合面の平行度、および上記案内手段と上記プローブカード保持具との第2の係合面の平行度を調整することにより、上記プローブ針先端の上記被検査対象に対する平行度を調整することを特徴とする、プローブ針先端の平行度調整方法。

【手統補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0014

【補正方法】変更

【補正内容】

【0014】さらに本発明の別の観点によれば、被検査対象の電気的特性測定用プローブ針を上記<u>被検査対象</u>に対して案内するための案内手段を備えたプローブカード手段をプローブカード保持具を備えたプローブ装置に保持固定ではおいて上記プローブカード保持具が、上記プローブカード手段の裏面周辺部において上記プローブカード手段の上記案内手段同辺部に設けられた係合部おった上記案内手段に係合し上記プローブカード手段を上方に支承するための第2の部分とを備えていることを特徴とする、プローブ装置が提供される。

【手統補正6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0016

【補正方法】変更

【補正内容】

【0016】また本発明の別の観点によれば、被検査対 象の電気的特性測定用プローブ針を上記被検査対象に対 して案内するための案内手段を備えたプローブカード手 段をプローブ装置の所定の測定位置に保持固定するため のプローブカード保持具と、上記プローブカード手段に より測定された検査データをテスタに送るための第1の コンタクト手段、例えばポゴコンタクト手段とを備え、 測定時に上記第1のコンタクト手段と上記プローブカー ド保持具との間に上記プローブカード手段を挟持するこ とが可能なように構成されたプローブカード保持構造を 備えたプローブ装置であって、上記プローブカード保持 具が、上記第1のコンタクト手段に対する上記プローブ カード手段の接触面に対応する上記プローブカード手段 の裏面領域において上記プロープカード手段を上方に支 承するための第1の部分と、上記プローブカード手段の 上記案内手段周辺部に設けられた係合部おいて上記案内 手段に係合し上記プローブカード手段を上方に支承する ための第2の部分とを備えていることを特徴とする、プ ローブカード保持構造が提供される。

【手続補正7】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0017

【補正方法】変更

【補正内容】

【0017】さらに本発明の別の観点によれば、被検査 対象の電気的特性測定用プローブ針を上記<u>被検査対象</u>に 対して案内するための案内手段を裏面のほぼ中央部に備 えたプローブカード手段をプローブ装置の所定の測定位 置に保持固定するためのプローブカード保持手段と、そ のプローブカード手段により測定された検査データをテ スタに送るための第1のコンタクト手段、例えばポゴコ ンタクト手段と、そのプローブカード保持具の表面の一 部に組み込まれた読み書き自在な記憶素子と、その記憶 素子に対してデータを読み書きするための第2のコンタ クト手段、例えばポゴコンタクト手段とを備え、測定時 に上記第1のコンタクト手段と上記プローブカード保持 具との間に上記プローブカード手段を挟持することが可 能であると共に、上記第2のコンタクト手段と上記プロ ープカード保持手段との間に上記記憶素子を挟持するこ とが可能なように構成されたプローブカード保持構造を 備えたプローブ装置であって、上記第1のコンタクト手 段に対する上記プローブカード手段の接触面と、上記第 2のコンタクト手段に対する上記記憶素子の接触面とが 略同一面上に配されていることを特徴とする、プローブ カード保持構造が提供される。

【手統補正8】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0 0 2 1

【補正方法】変更

【補正内容】

【0021】さらにまた本発明の別の観点によれば、被 検査対象の電気的特性測定用プローブ針を上記<u>被検査対</u> <u>象</u>に対して案内するための案内手段を備えたプローブカ ード手段をプローブ装置の所定の測定位置に保持固定す るためのプロープカード保持具であって、上記プローブ カード保持具が、上記プローブカード手段の裏面周辺部 において上記ブローブカード手段を上方に支承するため の第1の部分と、上記プローブカード手段の上記案内手 段周辺部に設けられた係合部おいて上記案内手段に係合 し上記プローブカード手段を上方に支承するための第2 の部分と、プローブ装置の天板に上記プローブカード保 特具を取り付け可能な張り出し部とを備えているプロー ブ装置において、上記天板と上記プローブカード保持具 との第1の係合面の平行度、および上記案内手段と上記 プローブカード保持具との第2の係合面の平行度を調整 することにより、上記プローブ針先端の上記被検査対象 に対する平行度を調整することを特徴とする、プローブ 針先端の平行度調整方法が提供される。

【手統補正9】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0 0 2 2

【補正方法】変更

【補正内容】

[0022]

【作用】請求項1の発明によれば、プローブカード手段を用いて被検査対象を測定するための情報を記憶した記憶素子をブローブカードと共に一体に移動し、かつブカードと共に一体に移動し、かつブカードと共に一体に移動し、かつブカードと共に一体に移動し、かつブカードと共に一体に移動し、かつブカードとので、プローブ針の電気ののリードを確く、プローブ分ーを受けなからのリードを受けなからのリードを受けなからのリーであることが可能を受けてある。さらに、プローブ針を介してある。さらに、プローブカードので換時には、プローブカード保持具の再利用を図ることができる。

【手統補正10】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0 0 3 9

【補正方法】変更

【補正内容】

【0039】図1において、プローブ装置100のほぼ

中央にはメインステージ101が設けられている。このメインステージ101には、半導体ウェハ102を載置固定するための載置台103が取り付けられている。この載置台103はZ方向および8方向ステージ103 R、X方向ステージ103 BおよびY方向ステージ1001上に対力のステージ101上に対力の大方向に移動可能に構成されている。この載置台103の上方には、ガローブ装置100の中、が上記半導体ウェハ102に対向するように設けられている。図示はしていないが、プローブ装置100の中、手前側にはアライメントユニットが設けられている。認識を関としてカメラなどが設けられており、アライメントカーでは、アライメント用の画像認識をといる場合には、上記載置台103がカメラの下方位置にまで移動される。

【手続補正11】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0 0 4 0

【補正方法】変更

【補正内容】

【0040】また、上記プローブ装置100の図面右側には半導体ウェハ<u>102搬入搬出用</u>のオートローダ105が配置され、図面左側にはプローブアセンブリ104を交換するための交換機106がそれぞれ設けられている。

【手続補正12】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0 0 4 3

【補正方法】変更

【補正内容】

【0043】上記交換機106には、プローブカード10をプローブカード保持具30に装着してなるプローブカードアセンブリ104が収納室110内の収納棚111に垂直方向に所定間隔を置いて複数個収容されており、必要に応じてプローブ装置100の本体内に設置されたプローブカードアセンブリ104と交換可能に構成されている。

【手続補正13】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0 0 6 8

【補正方法】変更

【補正内容】

【0068】図9に示す実施例においては、さらに構成が単純化され、図5に示すプローブカード保持具30の領域36はパットエリア(C)を越えて領域42へとほぼ直線的に連続し、配線エリア(B)においてもプローブカード10を支承するように構成されている。さらにこの実施例においては、上記プローブカード10のガイド部13の上部ブロック13Aの<u>周囲にショルダ</u>解43が設けられており、このショルダ解43にプローブカー

ド保持具30の領域44が下方から係合し、ネジなどの 固定部材により45に固定するように構成される。この 結果、上記プローブカード10に加わる負荷がプローブ カード保持具30全面により支承され、上記プローブカード10の応力歪みの発生を回避することができる。